

RL78/G13, 78K0/Kx2

78K0 から RL78 への移行ガイド: 乗除算器

要旨

本アプリケーションノートでは、78K0/Kx2 の乗除算器から RL78/G13 の乗除積和算器への移行について説明します。

対象デバイス

RL78/G13, 78K0/Kx2

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

目次

1. 78K0/Kx2 の乗除算器と RL78/G13 の乗除積和算器の機能.....	3
2. 機能概要の相違点.....	4
3. レジスタの対比.....	5
4. 参考ドキュメント.....	6
改訂記録.....	7

1. 78K0/Kx2 の乗除算器と RL78/G13 の乗除積和算器の機能

表 1.1 に 78K0/Kx2 の乗除算器の仕様を示し、表 1.2 に、RL78/G13 の乗除積和算器の機能を示します。

表 1.1 78K0/Kx2 の乗除算器の機能

機能	仕様
乗算	16 ビット×16 ビット = 32 ビット(符号なし)
除算	32 ビット÷16 ビット = 32 ビット 剰余 16 ビット(符号なし)

表 1.2 RL78/G13 の乗除積和算器の機能

機能	仕様
乗算	16 ビット × 16 ビット = 32 ビット(符号なし) 16 ビット × 16 ビット = 32 ビット(符号付)
除算	32 ビット ÷ 32 ビット = 32 ビット 剰余 32 ビット(符号なし)
積和	16 ビット × 16 ビット + 32 ビット = 32 ビット(符号なし) 16 ビット × 16 ビット + 32 ビット = 32 ビット(符号付)

78K0/Kx2 の乗除算器は、乗算または除算を行うことができます。乗算または除算の算出が完了すると割り込み要求信号 (INTDMU) が発生します。ただし、78K0/Kx2 では割り込み要求ソースに対する各種フラグを兼用しているため、シリアル・インタフェース IIC0 と乗除算器を同時に使用することはできません。

RL78/G13 の乗除積和算器は、乗算、除算、または積和演算を行うことができます。基本的に、演算が完了しても割り込み要求信号は発生しません。しかし、除算完了割り込みを選択した場合と積和演算結果がオーバフローしている場合は、割り込み要求信号 (INTDMU) が発生します。

2. 機能概要の相違点

表 2.1 に 78K0/Kx2 の乗除算器と RL78/G13 の乗除積和算器について機能概要の相違点を示します。

表 2.1 機能概要の相違点

項目	78K0/Kx2 乗除算器 ^(注1)	RL78/G13 乗除積和算器
乗算	16 ビット×16 ビット= 32 ビット (符号なし)	16 ビット × 16 ビット = 32 ビット (符号なし, 符号付 (2 の補数))
乗算の演算クロック数	$f_{PRS} \times 16$ クロック	$f_{CLK} \times 1$ クロック
除算	32 ビット÷16 ビット = 32 ビット 剰余 16 ビット(符号なし)	32 ビット ÷ 32 ビット = 32 ビット 剰余 32 ビット(符号なし)
除算の演算クロック数	$f_{PRS} \times 32$ クロック	$f_{CLK} \times 16$ クロック
積和演算	非対応	16 ビット × 16 ビット+32 ビット = 32 ビット (符号なし, 符号付 (2 の補数))
積和演算のクロック数	非対応	$f_{CLK} \times 2$ クロック
割り込み要求	乗除算演算終了/ IIC0 通信完了 ^(注2)	除算演算終了 (選択時) / 積和演算結果のオーバフロー発生

注 1. 内蔵フラッシュ・メモリが 48 K バイト以上の製品のみ搭載されています。

注 2. 78K0/Kx2 では割り込み要求ソースに対する各種フラグを兼用しているため、シリアル・インタフェース IIC0 と乗除算器を同時に使用することはできません。

3. レジスタの対比

表 3.1 に、78K0/Kx2 の乗除算器と RL78/G13 の乗除積和算器のレジスタ対比表を示します。

表 3.1 レジスタの対比

設定項目		78K0/Kx2 乗除算器 ^(注1)	RL78/G13 乗除積和算器
乗算	乗数	MDA0H = 00H MDA0L (16 ビット)	MDAH (16 ビット)
	被乗数	MDB0L (16 ビット)	MDAL (16 ビット)
	乗算結果 (積)	MDA0H (上位 16 ビット) MDA0L (下位 16 ビット)	MDBH (上位 16 ビット) MDBL (下位 16 ビット)
除算	被除数	MDA0H (上位 16 ビット) MDA0L (下位 16 ビット)	MDAH (上位 16 ビット) MDAL (下位 16 ビット)
	除数	MDB0H (上位 16 ビット) MDB0L (下位 16 ビット)	MDBH (上位 16 ビット) MDBL (下位 16 ビット)
	除算結果 (商)	MDA0H (上位 16 ビット) MDA0L (下位 16 ビット)	MDAH (上位 16 ビット) MDAL (下位 16 ビット)
	剰余	SDR0 (16 ビット)	MDCH (上位 16 ビット) MDCL (下位 16 ビット)
積和演算	乗数	非対応	MDAH
	被乗数	非対応	MDAL
	乗算結果	非対応	MDBH (上位 16 ビット) MDBL (下位 16 ビット)
	加数 (累計初期値)	非対応	MDCH (上位 16 ビット) MDCL (下位 16 ビット)
	積和演算結果 (累計値)	非対応	MDCH (上位 16 ビット) MDCL (下位 16 ビット)
演算動作開始		DMUC0 レジスタの DMUE ビットに"1"を設定する。	- 乗算 MDAL または MDAH レジスタにデータを書き込むと演算を開始する。 - 除算 MDUC レジスタの DIVST ビットに"1"を設定する。 - 積和演算 MDAH レジスタにデータを書き込むと演算を開始する。
演算動作停止		DMUC0 レジスタの DMUE ビットに"0"を設定する。	非対応
演算モード選択		DMUC0 レジスタの DMUSEL0 ビット	MDUC レジスタの DIVMODE, MACMODE, MDSM ビット
積和演算結果 (累計値) のオーバーフロー・フラグ		非対応	MDUC レジスタの MACOF ビット
積和演算結果 (累計値) のサイン・フラグ		非対応	MDUC レジスタの MACSF ビット

注 1. 内蔵フラッシュ・メモリが 48 K バイト以上の製品のみ搭載されています。

注 2. 78K0/Kx2 では割り込み要求ソースに対する各種フラグを兼用しているため、シリアル・インタフェース IIC0 と乗除算器を同時に使用することはできません。

4. 参考ドキュメント

ユーザーズマニュアル

- RL78/G13 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0146)
(最新版をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)
- 78K0/Kx2 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0008)
(最新版をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート

(最新の情報をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

学習ガイド

- コード生成プラグイン学習ガイド (R20UT3230)
- RL78/G13 コード生成の活用例(サンプルプログラム) (R20AN0399)

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2019.03.29	-	初版発行

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通管制（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
10. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.4.0-1 2017.11)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。